# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-336736

(43)Date of publication of application: 17.12.1993

(51)Int.CI.

H02M 3/07 H01L 27/10

(21)Application number: 04-138659

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

29.05.1992

(72)Inventor: NAKAO HIROYUKI

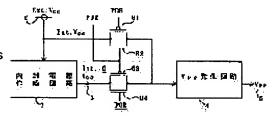
MORI SHIGERU

# (54) INTERNAL VOLTAGE GENERATING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

## (57)Abstract:

PURPOSE: To shorten time needed for internal voltage to become stable at the time of power supply start, concerning to an internal voltage generating device used in a semiconductor integrated circuit such as a semiconductor memory.

CONSTITUTION: The title internal voltage generating device for semiconductor integrated circuit is provided with an internal power source producing circuit 1 which lowers an external power voltage Ext. VCC and produces an internal power voltage Int. VCC, a VPP generating circuit 4 which receives this internal power voltage Int. VCC as input and generates an internal voltage VPP, and a power source switching circuit 6 which supplies the external power voltage Ext. VCC directly to the VPP generating circuit 4, instead of the internal power voltage Int. VCC from the internal power source producing circuit 1 at the time of the building up of the external power voltage Ext. VCC.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.06.1997

[Date of sending the examiner's decision of

16.10.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3447068

[Date of registration]

04.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision

2001-20316

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

14.11.2001

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

· (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-336736

(43)公開日 平成5年(1993)12月17日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 2 M 3/07

8726-5H

H01L 27/10

481

8728 - 4M

審査請求 未請求 請求項の数4(全 12 頁)

(21)出願番号

特願平4-138659

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

(22)出願日

平成4年(1992)5月29日

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 中尾 浩之

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会

社北伊丹製作所内

(72)発明者 森 茂

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会

社北伊丹製作所内

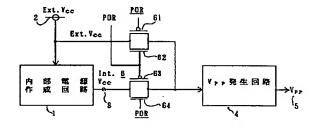
(74)代理人 弁理士 高田 守

## (54) 【発明の名称】 半導体集積回路の内部電圧発生装置

## (57)【要約】

【目的】 半導体メモリ等の半導体集積回路で使用される内部電圧発生装置において、電源投入時、内部電圧が安定するまでの時間を短縮する。

【構成】 外部電源電圧Ext. Vccを降圧して内部電源電圧Int. Vccを作成する内部電源作成回路1と、この内部電源電圧Int. Vccを人力し内部電圧Vrrを発生するVrr発生回路4と、外部電源電圧Ext. Vccの立上がり時内部電源作成回路1からの内部電源電圧Int. Vccに替えて外部電源電圧Ext. Vccを直接Vrr発生回路4に供給する電源切換回路6とを備える。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部電源を入力しこの外部電源電圧を降 圧して内部電源を作成する内部電源作成回路、この内部 電源作成回路からの内部電源を入力し所定の内部電圧を 発生する内部電圧発生回路、および上記外部電源の立上 り時上記内部電源作成回路からの内部電源に替えて上記 外部電源を直接上記内部電圧発生回路に接続する電源切 換回路を備えた半導体集積回路の内部電圧発生装置。

【請求項2】 外部電源を入力しこの外部電源電圧を降 圧して内部電源を作成する内部電源作成回路、この内部 電源作成回路からの内部電源を入力し所定の内部電圧を 発生する第1の内部電圧発生回路、上記外部電源を入力 し所定の内部電圧を発生する第2の内部電圧発生回路、 および上記外部電源の立上り時には上記第2の内部電圧 発生回路の出力を、その後は上記第1の内部電圧発生回路の 路の出力をそれぞれ内部電圧として取り出すよう、上記 両内部電圧発生回路の切換を行う電圧出力切換回路を備 えた半導体集積回路の内部電圧発生装置。

【請求項3】 出力された内部電圧を検出し、その出力値に応じて切換回路を操作する内部電圧検出回路を備えたことを特徴とする請求項1または2記載の半導体集積回路の内部電圧発生装置。

【請求項4】 外部電源を入力しこの外部電源電圧を降 圧して内部電源を作成する内部電源作成回路、この内部 電源作成回路からの内部電源を入力し所定の負の内部電 圧を発生する第1の内部電圧発生回路、上記外部電源を 入力し所定の負の内部電圧を発生する第2の内部電圧発 生回路、および外部電源電圧を検出する外部電圧検出回 路を備え、上記外部電圧検出回路の検出出力が所定の設 定値以下の時は上記第1の内部電圧発生回路の出力のみ を内部電圧として取り出し、上記設定値を越えた時は上 記第1の内部電圧発生回路の出力に加えて上記第2の内 部電圧発生回路の出力をも内部電圧として取り出すよう にした半導体集積回路の内部電圧発生装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体メモリ等で採用され、外部電源電圧を降圧して内部電源を作成し、この内部電源をもとに必要な内部電圧を発生する半導体集積回路の内部電圧発生装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図20は従来の内部電圧発生装置の構成を示すプロック図である。図において、1は外部電源2(電圧Ext. Vcc)を降圧して内部電源3(電圧Int. Vcc)を作成する内部電源作成回路、4は内部電源3を入力して所定値の内部電圧5(電圧Vr)を発生する内部電圧発生回路(Vr)発生回路)である。図21は図20中のExt. Vcc、Int. Vcc、Vr)各々の電圧の動きを示したものである。

【0003】図22は同じく従来の内部電圧発生装置の 50

2

構成を示すプロック図で、ここでは、内部電圧発生回路 4 は内部電源作成回路 1 からの内部電源 3 を入力して所 定の負の内部電圧 5 (電圧 $V_{BB}$ )を発生する。図 2 3 は 図 2 2 中の $E_{X}$  t.  $V_{CC}$ 、 $I_{D}$  n t.  $V_{CC}$ 、 $V_{BB}$  各々の電 圧の動きを示したものである。

【0004】図24は、図20中のVrn発生回路4のVrn発生部分の回路である。図において、40、43はキャバシタ、41、42はNchTrである。図25は、図24中のCLK、Vrnのタイミング図である。図26 は、図22中のVrn発生回路4のVrn発生部分の回路である。図において、44、47はキャバシタ、45、46はNchTrである。図27は、図26中のCLK、Vrnのタイミング図である。

【0005】次に動作について説明する。図24に示した様に電圧 $V_{PP}$ を発生する場合、 $V_{PP}$ 発生回路4は内部電源電圧I n t.  $V_{CC}$ を電源としている。また図21から、外部電源電圧E x t.  $V_{CC}$ に少しの変動が発生しても内部電源電圧I n t.  $V_{CC}$ には影響を与えることは生じない。従って、電圧 $V_{PP}$ は外部電源電圧E x t.  $V_{CC}$ に変動が生じても、内部電源電圧I n t.  $V_{CC}$ が安定しているかぎり、外部電源電圧E x t.  $V_{CC}$  の影響を直接に受けることはない。

【0006】図24のV12発生回路の動作について更に 詳細に説明を行う。図24中の信号CLKは図25に示 す様にHighがInt. Vccで、Lowが0[v]の パルス波である。この信号CLKは、キャパシタ40の 一方の極に伝わる。信号CLKがLowからHighに 変化するとキャパシタ40の他方の極もLowからHi ghに変化する。この時、NchTr42はONにな り、NchTr41はOFFになる。従って、キャパシ タ40の他方の極のHigh信号(この信号は過渡的に 2 Int. Vcc-Vruまで上昇する) は、NchTr4 2を通って電圧Vrrに伝播する。次に信号CLKがHi ghからLowに変化すると信号CLKはキャパシタ4 0の一方の極に伝わる。これによりキャパシタ40の他 方の極もHighからLowに変化する。この時、Nc hTr42はOFFになり、NchTr41はONにな る。従って、キャパシタ40の他方の極はNchTr4 1がONであるために (Int. Vcc-VrE) の電圧が 供給される。以上のことを繰り返すと、信号CLKがL owからHighに変化した後に、電圧Vnはキャパシ タ40の電荷をキャパシタ43に移し変えた電荷分だけ 電圧が上昇し、信号CLKがHighからLowに変化 した後は、内部電源電圧Int. Vccからキャパシタ4 0に電荷が蓄えられる。

【0007】図22において、図20と同様にして外部 電源電圧Ext. Vccの影響を受けることなく電圧Vssを発生することができる。図26中の信号CLKは図2 7に示す様にHighがInt. Vccで、Lowが0 [v]のパルス波である。この信号CLKはキャパシタ

44の一方の極に伝わる。信号CLKがHighからL owに変化するとキャパシタ44の他方の極もHigh からLowに変化する。この時、NchTr46はON になり、NchTr45はOFFになる。従って、キャ パシタ44の他方の極のLow信号(-Int. Vcc+ Vii) は、NchTr46を通って電圧Viiに伝播す る。次に信号CLKがLowからHighに変化すると 信号CLKはキャパシタイイの一方の極に伝わる。これ によりキャパシタ44の他方の極もLowからHigh に変化する。このときNchTr46はOFFになり、 NchTr45はONになる。キャパシタ44の他方の 極は、NchTr45がONであるためにVtbの電圧に なる。以上のことを繰り返すことにより、信号CLKが HighからLowに変化した後に、電圧Vinはキャパ シタ44の負電荷をキャパシタ47に移し変えた電荷分 だけ電圧が下降し、信号CLKがLowからHighに 変化した後は、キャパシタ44に蓄えた電荷をグランド にかつ。

【0008】従って、電圧V<sub>1</sub>,は内部電源電圧Int. V<sub>cc</sub>を昇圧した正の電圧になり、電圧V<sub>B</sub>,は、グランド 20 を降圧した負の電圧になる。また図25において、信号 CLKがLowからHighに立上がる時、電圧V<sub>1</sub>,のレベルが上昇する割合は、図24中のキャパシタ40とキャパシタ43との容量の比によって決まる。同様に図27において、信号CLKがHighからLowに立下がる時、電圧V<sub>B</sub>のレベルが下降する割合は、図26中のキャパシタ44とキャパシタ47との容量の比によって決まる。

## [0009]

【発明が解決しようとする課題】従来の半導体集積回路 30 の内部電圧発生装置は以上のように構成されているので、図21、図23から判るように、電源投入時点から内部電圧V<sub>11</sub>、V<sub>51</sub>が所定のレベルに到達し安定するまでにかなりの時間がかかり、立上り特性が劣るという問題点があった。また、外部電源電圧Ext. V<sub>cc</sub>がかなり変動した場合は内部電圧の変動も避けられず、この影響を無視し得ないという問題点もあった。

【0010】この発明は上記のような問題点を解消する ためになされたもので、電源投入後の内部電圧の立上り 時間を短縮し、また、外部電源電圧の変動による発生内 部電圧への影響を抑制することを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係る半導体集積回路の内部電圧発生装置は、外部電源の立上り時内部電源作成回路からの内部電源に替えて外部電源を直接内部電圧発生回路に接続する電源切換回路を備えたものである。

【0012】また、請求項2に係るものは、内部電源作成回路からの内部電源を入力し所定の内部電圧を発生する第1の内部電圧発生回路、外部電源を入力し所定の内50

4

部電圧を発生する第2の内部電圧発生回路、および上記 外部電源の立上り時には上記第2の内部電圧発生回路の 出力を、その後は上記第1の内部電圧発生回路の出力を それぞれ内部電圧として取り出すよう、上記両内部電圧 発生回路の切換を行う電圧出力切換回路を備えたもので ある

【0013】また、請求項3に係るものは、上記において出力された内部電圧を検出し、その出力値に応じて切換回路を操作する内部電圧検出回路を備えたものである。

【0014】更に、請求項4に係るものは、内部電源作成回路からの内部電源を入力し所定の負の内部電圧を発生する第1の内部電圧発生回路、外部電源を入力し所定の負の内部電圧を発生する第2の内部電圧発生回路、および外部電源電圧を検出する外部電圧検出回路を備え、上記外部電圧検出回路の検出出力が所定の設定値以下の時は上記第1の内部電圧発生回路の出力のみを内部電圧として取り出し、上記設定値を越えた時は上記第1の内部電圧発生回路の出力をも内部電圧として取り出すようにしたものである。

## [0015]

【作用】この発明においては、外部電源立上がり時の内部電源電圧が低い間は、外部電源を直接内部電圧発生回路に供給して内部電圧を出力するようにするか、または外部電源を入力して動作する内部電圧発生回路から内部電圧を出力するようにする。また、外部電源電圧が設定値を越えて上昇したとき、これに伴い内部電圧が上昇するような場合、それぞれ外部電源および内部電源を入力して動作する両内部電圧発生回路の出力を加えることにより内部電圧の上昇を抑制する。

#### [0016]

【実施例】実施例1. 図1はこの発明の実施例1による 内部電圧発生装置の構成を示すプロック図である。図に おいて、従来の図20と同一部分には同一符号を付して 説明を省略する。6は外部電源2および内部電源作成回 路1とVn発生回路4との間に挿入された電源切換回路 で、Tr61~64から構成されている。このうち、6 1、63はPchTr、62、64はNchTrであ る。外部電源電圧ExT. Vccは、内部電源作成回路1 とPchTr61・NchTr62を介してV<sub>1</sub>,発生回 路4に接続する。内部電源作成回路1の出力である内部 電源電圧Int. Vacは、PchTr63・NchTr 64を介してV<sub>11</sub>発生回路4に接続する。PchTr6 1とNchTr64とのゲートはPOR信号に接続す る。NchTr62とPchTr63とのゲートはPO R信号に接続する。図2は、外部電源電圧ExT. Vcc、POR、POR信号のタイミング図である。図3 は、Vrz発生回路4の電源が外部電源電圧Ext. Vcc 及び内部電源電圧 Int. Vcc のそれぞれの場合におけ

40

る電圧Vァアの昇圧の変化の違いを示すタイミング図である。

【0017】図1において、POR、POR信号で操作される電源切換回路6により $V_{11}$ 発生回路4に供給する電源を切り換える。図2に示した様に、外部電源電圧Ext.  $V_{cc}$ 、POR、POR信号を見ると、外部電源電圧Ext.  $V_{cc}$ が立上がるにつれてPOR信号も上昇する。電圧Ext.  $V_{cc}$ の立上がりが完了すると、POR信号は立下がり、替わってPOR信号が立上がる。

【0018】このPOR信号とPOR信号とを図1に示すPchTr61、63及びNchTr62、64に接続することにより、電圧Ext. Vccが立上がる時、PORはHigh、PORはLowであるので、PchTr61とNchTr62とはON、PchTr63とNchTr64とはOFFになり、電圧Ext. Vccが直接Vrr発生回路4に供給される。その後、電圧Ext. Vccが完全に立上がってしまうと、PORはLow、PORはHighに変化する。これによりPchTr61とNchTr62とはOFF、PchTr63とNchTr64とはONになり、内部電源作成回路1の出力である内部電源電圧Int. VccがVrr発生回路4に供給される。

【0019】従って、電圧Ext. Vccが立上がる時には、Vr,発生回路4には電源として電圧Ext. Vccが供給される。その後、電圧Ext. Vccの立上がりが完了すると、Vr,発生回路4の電源として電圧Int. Vccに切り変わる。図3に示す様に、外部電源電圧Ext. Vccを用いた場合と内部電源電圧Int. Vccを用いた場合とでは、電圧Vr,の昇圧率が異なるため、外部電源電圧Ext. Vccが立上がる時において、電圧Vr,の昇圧効率のよい外部電源電圧Ext. Vccを用いて、電圧Vr,を昇圧する。電圧Ext. Vccを用いて、電圧Vr,を昇圧する。電圧Ext. Vccを用いて、電圧Vr,を昇圧する。電圧Ext. Vccを用いて、電圧Vr,を昇圧する。

【0020】実施例2. 図4はこの発明の実施例2による内部電圧発生装置の構成を示すプロック図である。この実施例では、内部電源電圧1nt. Vccを入力して電圧Vnを発生する図1と同様のVn発生回路4Aに加えて、外部電源電圧Ext. Vccを入力して電圧Vnを発生するVn発生回路4Bを備えている。そして、7はV40n発生回路4Aと4Bとの電圧出力を切換える電圧出力切換回路で、図1の電源切換回路6と同様、PchTr71、73とNchTr72、74とから構成されている。

【0021】外部電源電圧Ext.  $V_{cc}$ に対するPOR、POR信号の形態は実施例1における図2と同一である。従って、外部電源電圧Ext.  $V_{cc}$ の立ち上がり時にはPchTr71とNchTr72とがONとなって $V_{rr}$ 発生回路4Bの出力が内部電圧 $V_{rr}$ として取り出される。また、電圧Ext.  $V_{cc}$ が一定となった後は、

6

PchTr73とNchTr74とがONとなって $V_{PP}$  発生回路4Aの出力が内部電圧 $V_{PP}$ として取り出される。この結果、実施例1と同様、電圧 $V_{PP}$ の立上がり時間が短縮される。

【0022】実施例3.図5は、この発明の他の実施例である。外部電源電圧Ext.VccをPchTr8を介して直接に電圧Vrrに接続する。図5において、電圧Ext.Vccを直接電圧Vrrに供給し、電圧Ext.Vccが立上がった後は、通常の内部電源電圧Int.VccによりVrr発生回路4を動作させる。図5中の電圧Ext.Vcc、POR信号は、図2に示す通りである。この場合にも、出力される電圧Vrrの立上がり時間が従来より短縮される。

【0023】実施例4. 図6は、内部電圧として電圧V 18 を発生する場合の実施例を示すもので、従来の図22 に対応するものである。図6において、4は $V_{18}$ 発生回路、6は $Tr61\sim64$ からなる電源切換回路である。図7は、 $V_{18}$ 発生回路4の電源が、外部電源電圧Ex t.  $V_{cc}$  及び内部電源電圧 Int.  $V_{cc}$  のそれぞれの場合における電圧 $V_{81}$  の降圧の変化の違いを示すタイミング図である。図6 における各信号は、図1 と同様の動作を示すが、 $V_{18}$  発生回路4 の出力信号である電圧 $V_{81}$  のみが異なる。図1 における電圧 $V_{81}$  は降圧する。

【0024】図6に示す様にPOR、POR信号により、 $V_{BB}$ 発生回路4の電源を外部電源電圧Ext、 $V_{CC}$ と内部電源電圧Int、 $V_{CC}$ とに切り換えることにより、電圧Ext、 $V_{CC}$ が立上がる期間は、電圧Ext、 $V_{CC}$ を用い、電圧Ext、 $V_{CC}$ が立上がった後は、内部電源電圧Int、 $V_{CC}$ を用いる。これにより、電源投入時に効率よく電圧 $V_{BB}$ を降圧することができる。

【0025】実施例5. 図8は更に他の実施例を示す。 但し、この実施例は出力すべき内部電圧が電圧V<sub>3</sub>gである点が異なるのみで、他は前掲の図4の実施例と同一であるので説明は省略するが、電源投入時、電圧V<sub>3</sub>gが安定化するまでの時間が短縮されるという同様の効果を奏する。

【0026】実施例6. 図9はこの発明の更に他の実施例による内部電圧発生装置の構成を示すプロック図である。図において、図1と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。9は内部電圧検出回路としての $V_{PP}$ レベルディテクターで、電圧 $V_{PP}$ のレベルを検出し、 $\phi_{PP}$  信号を出力する。この $\phi_{PP}$  信号は $N_{PP}$  ch  $T_{PP}$  f 6 3 とのゲートに接続され、 $\phi_{PP}$  信号は $P_{PP}$  ch  $T_{PP}$  f 6 4 とに接続してある。図10は、電圧 $V_{PP}$ 、 $\phi_{PP}$  信号のタイミング図である。

【0027】図9中のVrrレベルディテクター9は、図10に示す様に、電圧Vrrが設定電圧レベルよりも低い電圧の時、 φr信号はHighレベルを、 φr信号はLowレベルを出力し、電圧Vrrが設定電圧レベルよりも高

50

い電圧の時、 $\phi_i$ 信号はLowレベルを、 $\phi_i$ 信号はHighレベルを出力する。従って、電源投入後、電圧V++ がV!・レベルディテクター9の設定レベルに達するまで の間、φr信号はHighをφr信号はLowを出力し続 ける。この時、PchTr61とNchTr62とはO Nに、PchTr63とNchTr64とはOFFにな り、外部電源電圧Ext. Vccが直接V11発生回路4に 供給される。電圧ViiがViiレベルディテクター9の設 定レベルに達すると、 ør信号はLowに、 ør信号はH ighになる。これにより、PchTr61とNchT 10 r62とはOFFに、PchTr63とNchTr64 とはONになる。従って、VnR生回路4の電源には、 内部電源電圧Int.V.,が供給される。

【0028】この実施例では、出力される電圧 Vょっを具 体的に検出し、その検出出力が所定の設定電圧に達する 迄は外部電源電圧Ext. VccをVrp発生回路4に供給 するよう電源切換回路6に信号を送出するようにしたの で、電圧Vnの立上げ促進が確実になされる。

【0029】実施例7. 図11は更に他の実施例で、図 4の実施例にVrrレベルディテクター9を追加したもの 20 である。電圧Ext. Vcc、φr、φr信号は図10に示 す通りである。この場合も、実施例6と同様、電圧Vrr の立上げ時間の短縮が確実になされる。

【0030】実施例8. 図12は、更に他の実施例で、 Ver レベルディテクター9の出力信号 or をPchTr 8のゲートに接続する。外部電源電圧Ext. VccをP chTr8を介して、電圧Vrrに接続する。電源投入 後、電圧Verが、Verレベルディテクター9の設定電圧 レベルよりも低い期間は、図10に示す様に φι 信号は Lowであり、PchTr8はONする。これにより、 電圧V<sub>1</sub>,に対して外部電源電圧Ext. Vccが直接に供 給される。電圧Verの電圧レベルが設定電圧レベルに達 するとφr信号はHighになり、PchTr8はOF Fする。その後、V:,発生回路4は、内部電源電圧In t. Vccを電源として電圧Vrrを供給し続ける。

【0031】実施例9. 図13は、電圧Vasを発生させ る場合の一実施例である。図において、9は内部電圧検 出回路としてのVssレベルディテクターで、電圧Vssを 検出し、4%及び4%信号を出力する。図14は、電圧V 11. φ1. φ1. 信号のタイミング図である。

【0032】図13中のV<sub>BB</sub>レベルディテクター9は、 図14に示す様に電圧Vssが設定電圧レベルよりも高い 電圧になるとφιはHigh、φιはLowになる。これ によりPchTr61及びNchTr62はONにな り、PchTr63及びNchTr64はOFFにな り、V<sub>BB</sub>発生回路4の電源に対して外部電源電圧Ex t. Vccを供給する。電圧Vssが設定電圧レベルよりも 低くなるとゆ。信号はLowにゆ。信号はHighにな り、PchTr61及びNchTr62はOFFにな り、PchTr63及びNchTr64はONになり、

V<sub>1</sub> 発生回路4の電源に対して内部電源電圧 Int. V (cを供給する。

【0033】実施例10. 図15は先の図11に対応す る電圧V<sub>11</sub>発生用の実施例で、内部電源電圧Int.V ccを電源とするVss発生回路4Aと外部電源電圧Ex t. Vccを電源とするVaa発生回路4Bとを、電圧Vaa を検出して動作するV<sub>18</sub>レベルディテクター9からのφ ε、φε信号によって切り換えるものである。

【0034】実施例11. 図16は、この発明の実施例 11による内部電圧発生装置の構成を示すプロック図で ある。図において、Viiレベルディテクター9は、電圧 V<sub>3</sub>3を入力し、φ<sub>1</sub>信号を出力する。φ<sub>1</sub>信号は、外部電 源電圧Ext.Vィィを電源とするVョョ発生回路4Bに接 続してある。このVss発生回路4Bの出力を電圧Vssに 接続する。図17は、図16中の電圧VBB、 φ1信号の タイミング図である。

【0035】電圧V11が設定電圧のレベルよりも高くな るとφ1信号はHighに、電圧Vssが設定電圧レベル よりも低くなるとゆぇ信号はLowになる。これにより、 Van 発生回路 4 Bの出力をON、OFFさせる。従っ て、電圧 Vaa が Vaa レベルディテクター 9 の設定電圧よ りも高い時は、Vォョ発生回路4BとVォォ発生回路4Aと の両方から同時に電圧VBBに降圧する。この結果、電圧 Vssは急速に降下する。電圧VssがVssレベルディテク ター9の設定電圧のレベルよりも低くなるとV<sub>1</sub>2発生回 路4Bを止め、VBB発生回路4Aのみを動作させて電圧 Vss を降圧する。

【0036】実施例12. 図18は、この発明の更に他 の実施例を示す。図において、10は、外部電圧検出回 路としてのExt. Vccレベルディテクターである。図 19は、電圧Ext. Vcc、φ2信号のタイミング図で ある。図18において、Ext. Vccレベルディテクタ 一10の入力信号を外部電源電圧Ext. Vccに接続 し、Ext. Vcc レベルディテクター10の出力φ2信 号をV<sub>11</sub>発生回路4Bに接続する。

【0037】外部電源電圧Ext. VccがExt. Vcc レベルディテクター10の設定電圧のレベルよりも高く なると信号φ2がHighになり、VBB発生回路4Aに 加えてV<sub>BB</sub>発生回路4Bが動作し、両回路4A、4Bが 協動して電圧V<sub>BB</sub>を降圧する。外部電源電圧Ext. V ccがExt. Vccレベルディテクター10の設定電圧の レベルよりも低い時は、信号φ2はLowとなりV11発 生回路4Bからの供給を止め、VII発生回路4Aからの み供給する。これにより、外部電源電圧Ext. V゚゚゚ が 高くなることによってグランドに流れ出す基板電流の増 加に伴い電圧VBBの上昇が生じる現象に対して、電圧V 33の上昇を防ぐことができる。

[0038]

【発明の効果】以上のように、この発明の内部電圧発生 50 装置は、所定の電源切換回路または電圧出力切換回路を

備えたので、電源投入後の内部電圧の立上がり時間を短縮することができる。また、所定の内部電圧検出回路を備えた場合は、その動作が更に確実になり、迅速で安定した内部電圧の立上がり特性が得られる。また、所定の外部電圧検出回路を備えた場合は、外部電源電圧の上昇に伴って発生する内部電圧の上昇を抑制することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例1による半導体集積回路の内部電圧発生装置の構成を示すプロック図である。

【図2】図1中の外部電源電圧Ext. Vcc、POR、POR信号を示すタイミング図である。

【図3】電圧 $E \times t$ .  $V_{cc} \geq I n t$ .  $V_{cc} \geq e$ 電源とした場合の電圧 $V_{rr}$ の変化を示すタイミング図である。

【図4】この発明の実施例2による内部電圧発生装置を 示すプロック図である。

【図5】この発明の実施例3による内部電圧発生装置を 示すプロック図である。

【図6】この発明の実施例4による内部電圧発生装置を 示すプロック図である。

【図7】電圧 $E \times t$ .  $V_{cc} \geq I n t$ .  $V_{cc} \geq e$ 電源とした場合の電圧 $V_{BE}$ の変化を示すタイミング図である。

【図8】この発明の実施例5による内部電圧発生装置を 示すプロック図である。

【図9】この発明の実施例6による内部電圧発生装置を 示すプロック図である。

【図10】図9中の電圧 $V_{PP}$ 、 $\phi_{P}$ 、 $\frac{\phi_{P}}{\epsilon}$ 信号を示すタイミング図である。

【図11】この発明の実施例7による内部電圧発生装置を示すプロック図である。

【図12】この発明の実施例8による内部電圧発生装置を示すプロック図である。

【図13】この発明の実施例9による内部電圧発生装置を示すプロック図である。

【図 14】図 13 中の電圧 $V_{88}$ 、 $\phi_{8}$ 、 $\underline{\phi_{8}}$ 信号を示すタイミング図である。

【図15】この発明の実施例10による内部電圧発生装置を示すプロック図である。

【図16】この発明の実施例11による内部電圧発生装

置を示すプロック図である。

【図17】図16中の電圧 V<sub>BB</sub>、φ<sub>1</sub>信号を示すタイミング図である。

10

【図18】この発明の実施例12による内部電圧発生装置を示すプロック図である。

【図19】図18中の電圧Ext. Vcc、φ2信号を示すタイミング図である。

【図20】従来の内部電圧発生装置を示すプロック図である。

10 【図21】図20中の電圧Ext. V::、Int. V::、V:: の変化を示すタイミング図である。

【図22】図20とは異なる従来の内部電圧発生装置を 示すプロック図である。

【図23】図22中の電圧Ext. Vtt、Int. Vtt、Vssの変化を示すタイミング図である。

【図24】図20中のV<sub>1</sub>,発生回路の内部構成を示す回路図である。

【図25】図24中の信号CLK、電圧V11を示すタイミング図である。

20 【図26】図22中のVas発生回路の内部構成を示す回 路図である。

【図27】図26中の信号CLK、電圧Vssを示すタイミング図である。

【符号の説明】

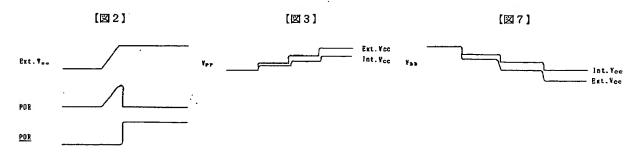
- 1 内部電源作成回路
- 2 外部電源
- 3 内部電源

4、4A、4B 内部電圧発生回路としてのV12発生回

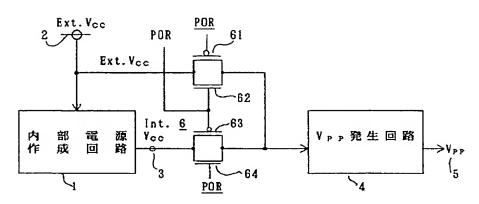
- 路、Vaa発生回路
- 30 5 内部電圧
  - 6 電源切換回路
  - 7 電圧出力切換回路
  - 9 内部電圧検出回路としてのV<sub>11</sub> レベルディテクター、V<sub>13</sub> レベルディテクター
  - 10 外部電圧検出回路としての $E \times t$ .  $V_{tt}$  レベルディテクター

Ext. Vcc 外部電源電圧

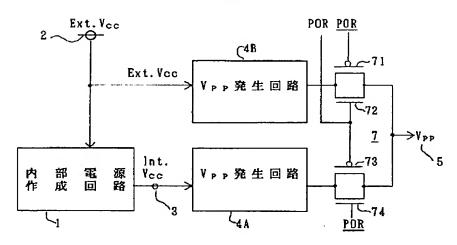
Int. Vcc 内部電源電圧



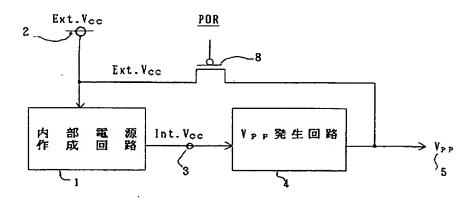
[図]]



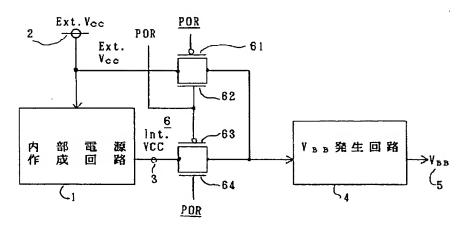
[図4]



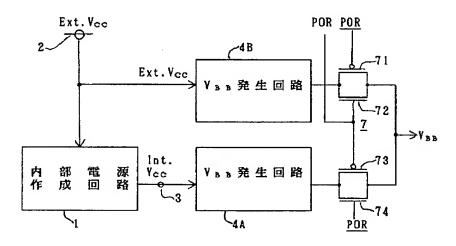
【図5】



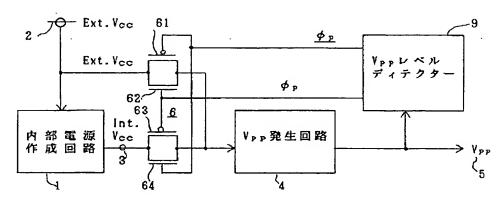
【図6】

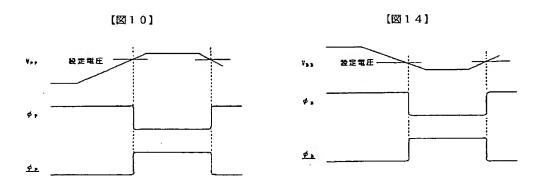


[図8]

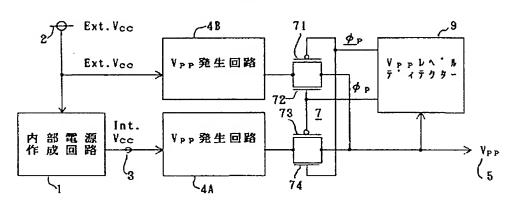


[図9]

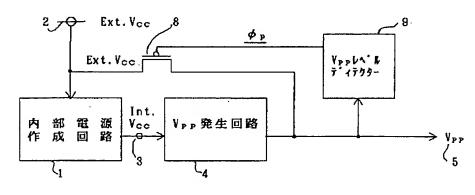


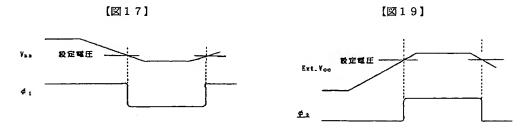


【図11】

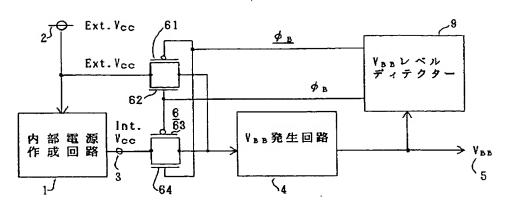


[図12]

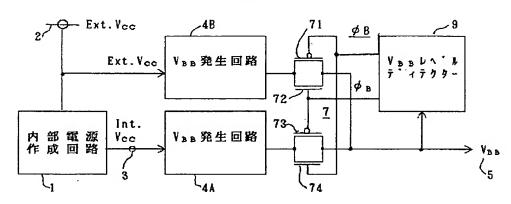




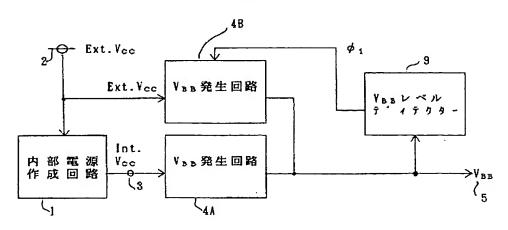
[図13]

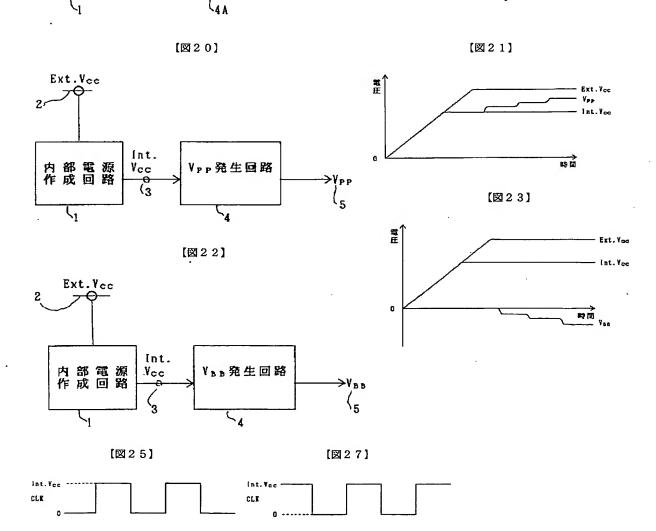


[図15]

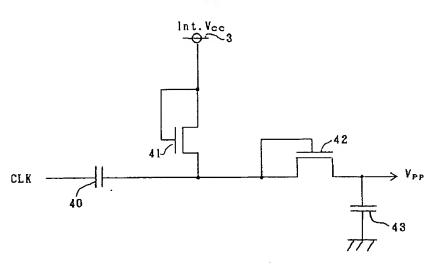


【図16】









[図26]

